



## [A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 20040584

(51) Kv.lk.7 - Int.kl.7

H01Q 1/24, 1/38, 5/00

SUOMI - FINLAND  
(FI)

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 26.04.2004  
(24) Alkupäivä - Löpdag 26.04.2004  
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 27.10.2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS  
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

(71) Hakija - Sökande

1 •LK Products Oy, Takatie 6, 90440 Kempele, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksi - Uppfinnare

1 •Annamaa,Petteri, Vesakuja 5, 90460 Oulunsalo, SUOMI - FINLAND, (FI)

2 •Niemi,Matti, Niementie 1, 92210 Arkkukari, SUOMI - FINLAND, (FI)

3 •Antila, Kimmo, Uhanperäntie 23, 90810 Kiviniemi, SUOMI - FINLAND, (FI)

4 •Niemilä,Iikka, Lepikkotie 2 A 1, 90460 Oulunsalo, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab  
Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Antennielementti ja menetelmä sen valmistamiseksi

Antennelement och förfarande för framställning av det

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Pienikokoisiin radiolaitteisiin tarkoitettu säteilevä antennielementti ja menetelmä sen valmistamiseksi. Elementti (300) valmistetaan levystä, jossa on dielektrinen substraatti päälystettyä toiselta puolelta johdemateriaalilla. Levyyn muodostetaan antennin toiminta-kaistoja vastaavat säteilevät johdehaarat poistamalla laserilla johdepäälyste suunniteltujen johdehaarojen välisen alueen (330) reuna-viivalta kapeasti. Syntyneen reunauran rajaamaa johdealuetta voidaan käyttää parasiittisena lisäsäteilijänä. Reunauran (331) rajaama johdealue voidaan myös tarvittaessa pilkkoaa useaksi pieneksi johdealueeksi (CA1, CA2) sen varmistamiseksi, ettei johdealue säteile eikä vaikuta olennaisesti säteilevien johdehaarojen väliseen kytkenään. Suhteellisen laaja, antennin säteilevien haarojen käyttötäajuksilla "näkymätön" alue kyseisten haarojen väliin saadaan muodostetuksi tavomaisen laserteknikan avulla. Tämä merkitsee pienem-piä valmistuskustannuksia verrattuna syövytysprosessin käyttöön ja lisäksi välttetään ongelmajätteiden muodostuminen.

Strålande antennelement avsett för små radioapparater och ett förfarande för att tillverka ett dyligt. Elementet (300) tillverkas av en skiva, som har ett dielektriskt substrat beklädd med ett ledarmaterial på ena sidan. På skivan bildas strålande ledarförgreningar som motsvarar antennens funktionsband genom att avlägsna ledarbeläggningen med laser från kantlinjen av området (330) mellan de planerade ledarförgreningarna på ett smalt område. Ledarområdet som avgränsas av det uppkomma kantspåret kan användas som en parasitisk tilläggsstrålare. Ledarområdet som avgränsas av kantspåret (331) kan också vid behov spjälkas till flera små ledarområden (CA1, CA2) för att säkerställa att ledarområdet inte strålar eller påverkar väsentligt kopplingen mellan de strålande ledarförgreningarna. Ett relativt omfattande område som är "osynligt" på funktionsfrekvenser för antennens strålande förgreningar kan bildas mellan berörda förgreningar med konventionell laserteknik. Detta innebär lägre tillverkningskostnader jämfört med användning av en etsningsprocess och dessutom undviks man uppkomst av problemavfall.

